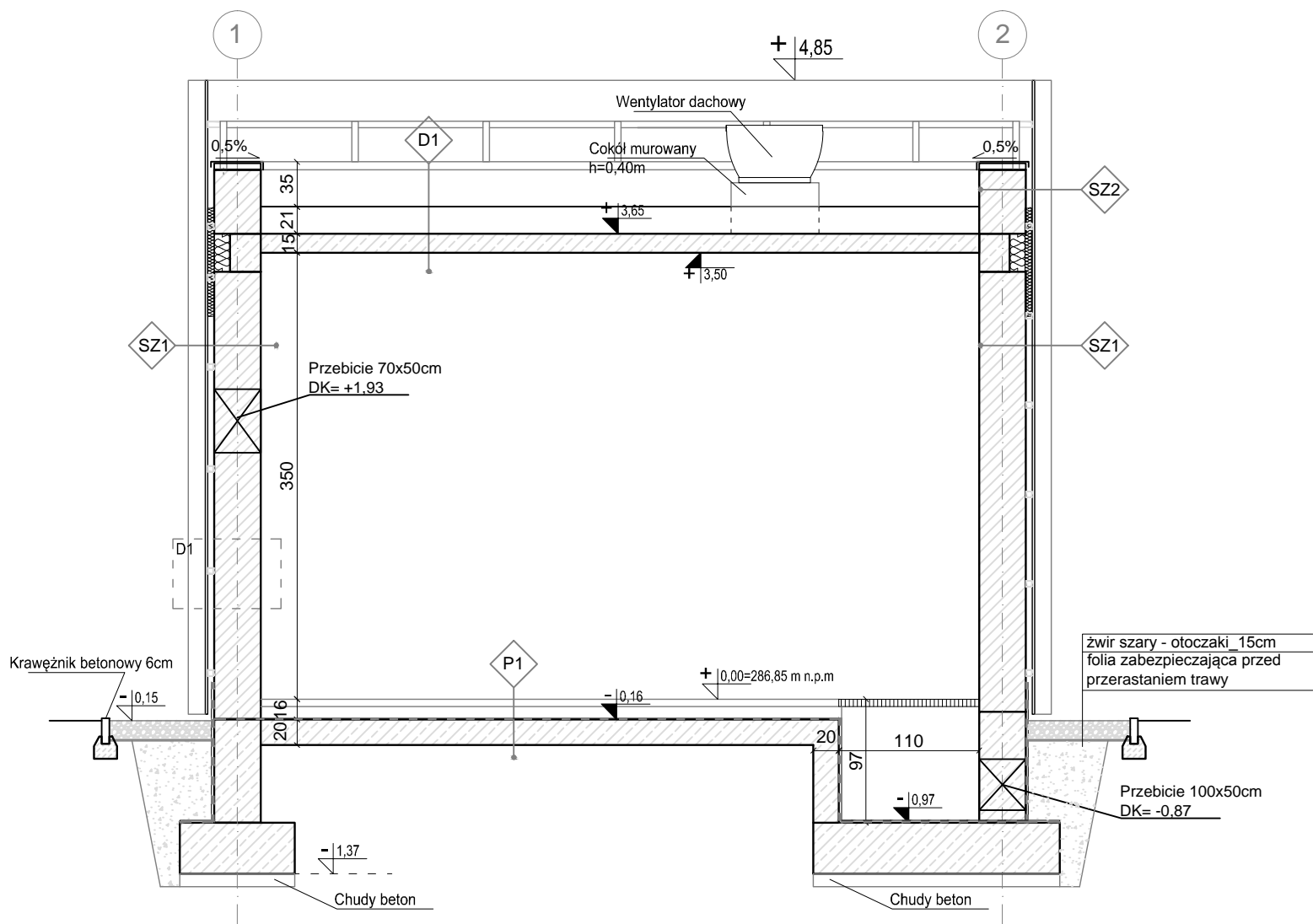
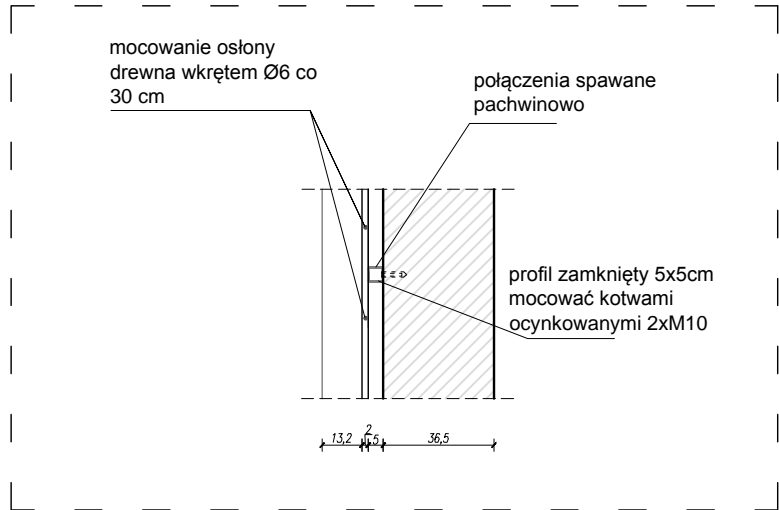


PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50



DETAL MOCOWANIA D1 SKALA 1:25



	PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE
SZ 1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1,5 cm	Tynk wapienno - cementowy
36,5cm	Pustaki z keramzytu wypełnione materiałem izolacyjnym
0,5 cm	Lekki tynk włóknisty
5 cm	Podkonstrukcja stalowa - rygle - profile zamknięte 50x50mm
	Deski drewniane 2,5x15cm montowane w ceowniku
SZ 2	ŚCIANA ATTYKOWA
	Membrana dachowa wyprowadzona pod obróbkę blacharską
36,5cm	Pustaki z keramzytu wypełnione materiałem izolacyjnym
0,5 cm	Lekki tynk włóknisty
5 cm	Podkonstrukcja stalowa - rygle - profile zamknięte 50x50mm
	Deski drewniane 2,5x15cm montowane w ceowniku
D 1	DACH
	Membrana dachowa
15 cm	Polistyren ekstrudowany (10+5)
2,5 cm	Folia EPDM
	Geowłóknina dyfuzyjna
4,0 – 7,0 cm	Warstwy spadkowe, 1% spadku, polistyren ekstrudowany
15 cm	Płyta stropowa żelbetowa
P 1	POSADZKA
6,0 cm	Wylewka betonowa zabezpieczona przed pyleniem
10,0cm	Izolacja termiczna - styropian EPS
	Izolacja przeciwwodna
20,0 cm	Płyta żelbetowa denna
30,0 cm	Kruszywo utwardzone

karpla consulting sp. z o.o., ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367			
INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce	EDYCJA:	DATA
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/369; 6/367; 6/365; 6/91; 7/9; 6/159; 6/163 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego w Kielcach	BRANŻA	FAZA
PROJEKT	BUDOWA WIAT PARKINGOWYCH Z MODUŁAMI FOTOWOLTAICZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	ARCH.	PW.
TEMAT RYS.	BUDYNEK TECHNICZNY_przekrój A-A	SKALA	NR RYS.
		1:50	A.04
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tytus Stopa mgr inż. arch. Stanisław Karpiel upr. bud. nr 4251/62	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
		mgr inż. arch. Bartłomiej Bednarczyk upr. bud. nr MPOIA/014/2009	mgr inż. arch. Jacek Jarząbek mgr inż. arch. Ewelina Strychała
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)			